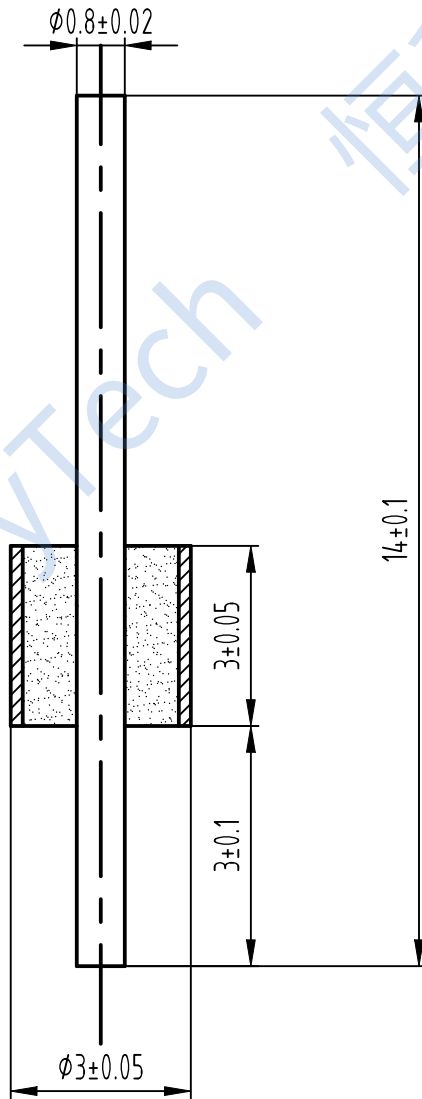




技术要求：

1. 绝缘电阻： $\geq 5000\text{M}\Omega @ 500\text{V}$
2. 介电耐压： $\geq 300\text{V}$
3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
4. 使用寿命： ≥ 500 次
5. 温度范围： $-65^{\circ}\text{C} \sim +155^{\circ}\text{C}$
6. 镀层厚度： $\geq 0.5 \mu\text{m}$ 软金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

						装配图				HN-DC3030-0.8(14-3)	
										成都恒利泰科技有限公司	
标记	处数	更改文件号		签字	日期					成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	
设计	M。	标准化			图样标记		重量	比例			
								8:1			
审核											
工艺		日期			共 页		第 页				